



低功耗蓝牙模块

RF-BM-ND06 硬件规格书

深圳市信驰达科技有限公司



更新日期：2023 年04月11日

目录

| | |
|-------------------|----|
| ● 选型表 | 3 |
| ➢ nRF51系列 | 3 |
| ➢ nRF52系列 | 4 |
| ● 概述 | 5 |
| ● 模块参数 | 6 |
| ● 模块尺寸与引脚定义 | 7 |
| ● 硬件设计注意事项 | 11 |
| ● 常见问题 | 12 |
| ➢ 传输距离不理想 | 12 |
| ➢ 易损坏——异常损坏 | 12 |
| ➢ 误码率太高 | 12 |
| ● 回流焊条件 | 12 |
| ● 静电放电警示 | 13 |
| ● 版本更新记录 | 14 |
| ● 联系我们 | 14 |

● 选型表











➤ nRF51 系列

| 芯片型号 | 内核 | FLASH (Byte) | RAM (KB) | 发射功率 (dBm) | 模块型号 | 天线形式 | 模块尺寸 (mm) | 通信距离 (M) | 模块照片 (点击可访问) |
|----------|----|--------------|----------|------------|--------------|------|-----------|----------|---|
| nRF51822 | M0 | 256K | 16 | 4 | RF-BM-ND01 | PCB | 15*24.8 | 100 |  |
| | | | | | RF-BM-ND02 | PCB | 13.5*16.2 | 80 |  |
| | | | | | RF-BM-ND02I | IPEX | 13.5*16.2 | 150 | 联系客服或业务 |
| nRF51802 | M0 | 256K | 16 | 4 | RF-BM-ND01C | PCB | 15*24.8 | 100 |  |
| | | | | | RF-BM-ND02C | PCB | 13.5*16.2 | 80 |  |
| | | | | | RF-BM-ND02CI | IPEX | 13.5*16.2 | 80 | 联系客服或业务 |

注:

- 1、通信距离为以模块最大发射功率在晴朗天气下空旷无干扰环境下测试所得最远距离。
- 2、点击图片可跳转至购买链接。

➤ nRF52 系列

| 芯片型号 | 内核 | FLASH (Byte) | RAM (KB) | 发射功率 (dBm) | 模块型号 | 天线形式 | 模块尺寸 (mm) | 通信距离 (M) | 模块照片 (点击可访问) |
|----------|-----|--------------|----------|------------|--------------|------|-----------|----------|---|
| nRF52832 | M4F | 512K | 64 | 4 | RF-BM-ND04 | PCB | 15*24.8 | 100 |  |
| | | | | | RF-BM-ND04I | IPEX | 15*24.8 | 100 |  |
| | | | | | RF-BM-ND08 | PCB | 15.2*11.2 | 80 |  |
| | | | | | RF-BM-ND08I | IPEX | 15.2*11.2 | 100 | 联系客服或业务 |
| nRF52810 | M4 | 192K | 24 | 4 | RF-BM-ND04C | PCB | 15*24.8 | 100 |  |
| | | | | | RF-BM-ND04CI | IPEX | 15*24.8 | 100 |  |
| | | | | | RF-BM-ND08C | PCB | 15.2*11.2 | 80 |  |
| | | | | | RF-BM-ND08CI | IPEX | 15.2*11.2 | 100 | 联系客服或业务 |
| nRF52811 | M4 | 192K | 24 | 4 | RF-BM-ND04A | PCB | 15*24.8 | 100 |  |
| nRF52840 | M4F | 1M | 256 | 8 | RF-BM-ND05 | PCB | 15*24.8 | 550 |  |
| | | | | | RF-BM-ND05I | IPEX | 15*24.8 | 550+ |  |
| | | | | | RF-BM-ND06 | PCB | 20.5*24 | 550 |  |

注:

- 1、通信距离为以模块最大发射功率在晴朗天气下空旷无干扰环境下测试所得最远距离。
- 2、点击图片可跳转至购买链接。

● 概述

深圳信驰达蓝牙模块是低功耗蓝牙（BLE）射频模块，可广泛应用于短距离无线通信领域。具有功耗低、体积小、传输距离远、抗干扰能力强等特点。模块配备高性能倒 F 天线。

RF-BM-ND06 低功耗蓝牙模块，采用 Nordic Semiconductor 的 nRF52840 作为核心处理器。模块运行在 2.4 GHz ISM band，GFSK 调制方式(高斯频移键控)，40 频道 2 MHz 的通道间隙，3 个固定的广播通道，37 个自适应自动跳频数据通道，物理层可以和经典蓝牙 RF 组合成双模设备，2 MHz 间隙能更好地防止相邻频道的干扰。宽输出功率调节 (-20 dBm ~ +8 dBm)，-96 dBm 高增益接收灵敏度。

从 Nordic Semiconductor 推出 nRF52840 单芯片(SOC)低功耗蓝牙收发器以来，nRF52840 就受到了市场强烈的关注。nRF52840 基于配备 1 MB flash + 256 KB RAM 的 32 位 ARM® Cortex™ M4F CPU 而构建。具备丰富的模拟和数字周边产品，可以在无需 CPU 参与的情况下通过可编程周边产品互联 (PPI) 系统进行互动。灵活的 46 引脚 GPIO 映射方案可使 I/O (例如串行接口、PWM 和正弦解调器) 根据 PCB 需求指示映射到任何设备引脚。这可实现完全的设计灵活性及引脚位置和功能。

该款模块可用于开发基于蓝牙 4.0/4.2/5(BLE 低功耗蓝牙) 的消费类电子产品，手机外设产品等，为客户产品与智能移动设备通讯提供快速的 BLE 解决方案。

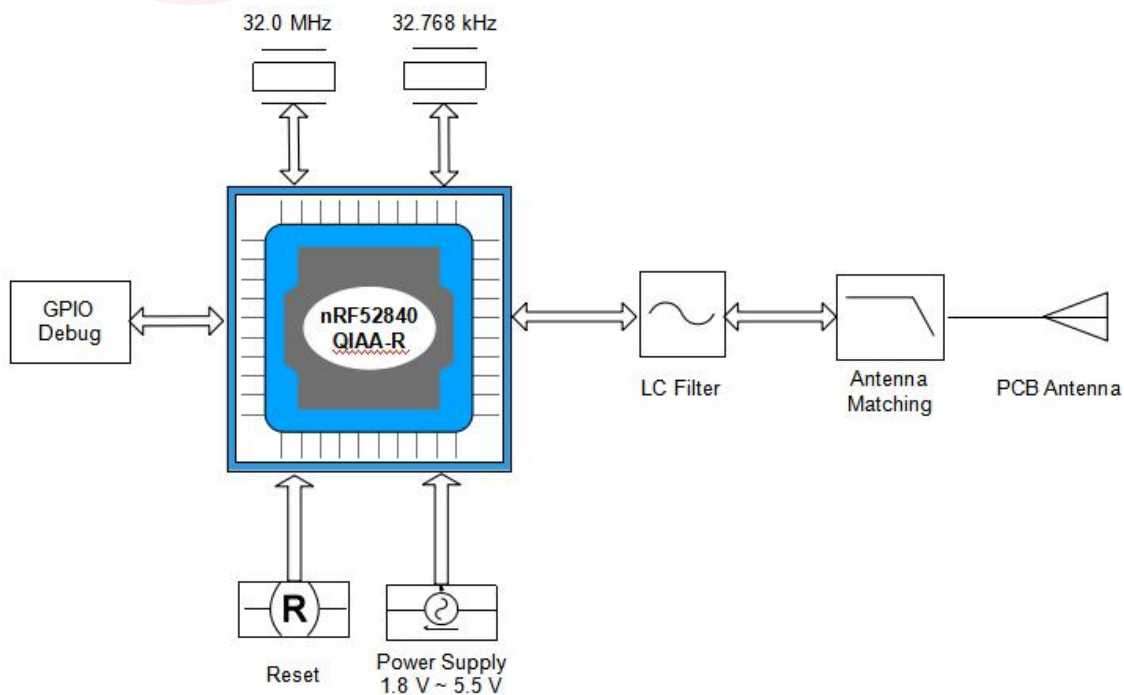


图 1. RF-BM-ND06 原理框图

● 模块参数

表 1. RF-BM-ND06 参数

| | |
|----------------|----------------------------|
| 芯片型号 | nRF52840-QIAA-R |
| 工作电压 | 1.7 ~ 5.5 V, 推荐为 3.3 V |
| 工作频段 | 2402 MHz ~ 2480 MHz |
| 最大发射功率 | -20 ~ +8 dBm (正常0 dBm输出) |
| 接收灵敏度 | -96 dBm |
| RAM | 256 KB |
| FLASH | 1 MB |
| GPIO 数量 | 46 个 |
| 晶振频率 | 32 MHz、32.768 KHz |
| 封装方式 | SMT (邮票半孔) |
| 工作温度 | - 40 °C ~ + 85 °C |
| 储存温度 | - 40 °C ~ + 125 °C |

表 2. RF-BM-ND06 模块引脚定义

| 引脚序号 | 名称 | 功能 | 备注 |
|------|------------|-------------|--|
| 1 | P0.12 | Digital I/O | GPIO |
| | TRACEDATA1 | Trace data | Trace buffer TRACEDATA[1] |
| 2 | VCC | — | 1.7V - 3.6V |
| 3 | VDD_HV | — | 2.5V - 5.5V |
| 4 | VDD_USB | — | 4.35V - 5.5V |
| 5 | D- | Digital I/O | USB D- |
| 6 | D+ | Digital I/O | USB D+ |
| 7 | P0.13 | Digital I/O | GPIO |
| 8 | P0.14 | Digital I/O | GPIO |
| 9 | P0.15 | Digital I/O | GPIO |
| 10 | P0.16 | Digital I/O | GPIO |
| 11 | P0.17 | Digital I/O | GPIO |
| 12 | P0.18 | Digital I/O | GPIO、QSPI_CSN |
| | nRESET | — | Configurable as pin RESET |
| 13 | P0.19 | Digital I/O | GPIO、QSPI_SCK |
| 14 | P0.20 | Digital I/O | GPIO |
| 15 | P0.21 | Digital I/O | GPIO、QSPI |
| 16 | P0.22 | Digital I/O | GPIO、QSPI |
| 17 | P0.23 | Digital I/O | GPIO、QSPI |
| 18 | P0.24 | Digital I/O | GPIO |
| 19 | P0.25 | Digital I/O | GPIO |
| 20 | P1.00 | Digital I/O | GPIO、QSPI |
| | TRACEDATA0 | Trace data | Trace buffer TRACEDATA[0] |
| 21 | SWDIO | — | 仿真烧录脚 |
| 22 | SWCLK | — | 仿真烧录脚 |
| 23 | P0.09 | Digital I/O | Standard drive, low frequency I/O only |
| | NFC1 | NFC input | NFC antenna connection |
| 24 | P0.10 | Digital I/O | Standard drive, low frequency I/O only |
| | NFC2 | NFC input | NFC antenna connection |
| 25 | P1.01 | Digital I/O | GPIO, Standard drive, low frequency I/O only |
| 26 | P1.02 | Digital I/O | GPIO, Standard drive, low frequency I/O only |

| | | | |
|----|----------|--------------|--|
| 27 | P1.03 | Digital I/O | GPIO, Standard drive, low frequency I/O only |
| 28 | P1.04 | Digital I/O | GPIO, Standard drive, low frequency I/O only |
| 29 | P1.05 | Digital I/O | GPIO, Standard drive, low frequency I/O only |
| 30 | P1.06 | Digital I/O | GPIO, Standard drive, low frequency I/O only |
| 31 | RF_OUT | — | |
| 32 | P1.07 | Digital I/O | GPIO, Standard drive, low frequency I/O only |
| 33 | P1.10 | Digital I/O | GPIO, Standard drive, low frequency I/O only |
| 34 | P1.11 | Digital I/O | GPIO, Standard drive, low frequency I/O only |
| 35 | P1.12 | Digital I/O | GPIO, Standard drive, low frequency I/O only |
| 36 | P1.13 | Digital I/O | GPIO, Standard drive, low frequency I/O only |
| 37 | P1.14 | Digital I/O | GPIO, Standard drive, low frequency I/O only |
| 38 | P1.15 | Digital I/O | GPIO, Standard drive, low frequency I/O only |
| 39 | P0.03 | Digital I/O | GPIO, Standard drive, low frequency I/O only |
| | AIN1 | Analog input | |
| 40 | P0.02 | Digital I/O | GPIO, Standard drive, low frequency I/O only |
| | AIN0 | Analog input | |
| 41 | P0.28 | Digital I/O | GPIO, Standard drive, low frequency I/O only |
| | AIN4 | Analog input | |
| 42 | P0.29 | Digital I/O | GPIO, Standard drive, low frequency I/O only |
| | AIN5 | Analog input | |
| 43 | P0.30 | Digital I/O | GPIO, Standard drive, low frequency I/O only |
| | AIN6 | Analog input | |
| 44 | P0.31 | Digital I/O | GPIO, Standard drive, low frequency I/O only |
| | AIN7 | Analog input | |
| 45 | P0.26 | Digital I/O | GPIO |
| 46 | P0.27 | Digital I/O | GPIO |
| 47 | P0.04 | Digital I/O | GPIO |
| | AIN2 | Analog input | |
| 48 | P0.05 | Digital I/O | GPIO |
| | AIN3 | Analog input | |
| 49 | P0.06 | Digital I/O | GPIO |
| 50 | P0.07 | Digital I/O | GPIO |
| | TRACECLK | Trace clock | Trace buffer clock |
| 51 | P0.08 | Digital I/O | GPIO |

| | | | |
|---------|------------|-------------|---------------------------|
| 52 | P1.08 | Digital I/O | GPIO |
| 53 | P1.09 | Digital I/O | GPIO |
| | TRACEDATA3 | Trace data | Trace buffer TRACEDATA[3] |
| 54 | P0.11 | Digital I/O | GPIO |
| | TRACEDATA2 | Trace data | Trace buffer TRACEDATA[2] |
| 55 ~ 63 | GND | — | |



● 硬件设计注意事项

- 1、推荐使用直流稳压电源对模块进行供电，电源纹波系数尽量小，模块需可靠接地；请注意电源正负极的正确连接，如反接可能会导致模块永久性损坏；
- 2、请检查供电电源，确保在推荐供电电压之间，如超过最大值会造成模块永久性损坏；请检查电源稳定性，电压不能大幅频繁波动；
- 3、在针对模块设计供电电路时，往往推荐保留 30% 以上余量，有利于整机长期稳定地工作；模块应尽量远离电源、变压器、高频走线等电磁干扰较大的部分；
- 4、高频数字走线、高频模拟走线、电源走线必须避开模块下方，若实在不得已需要经过模块下方，假设模块焊接在 Top Layer，在模块接触部分的 Top Layer 铺地铜（全部铺铜并良好接地），必须靠近模块数字部分并走线在 Bottom Layer；
- 5、假设模块焊接或放置在 Top Layer，在 Bottom Layer 或者其他层随意走线也是错误的，会在不同程度影响模块的杂散以及接收灵敏度；
- 6、假设模块周围有存在较大电磁干扰的器件也会极大影响模块的性能，跟据干扰的强度建议适当远离模块，若情况允许可以做适当的隔离与屏蔽；
- 7、假设模块周围有存在较大电磁干扰的走线（高频数字、高频模拟、电源走线）也会极大影响模块的性能，跟据干扰的强度建议适当远离模块，若情况允许可以做适当的隔离与屏蔽；
- 8、通信线若使用5V电平，必须使用电平转换电路；
- 9、尽量远离部分物理层亦为 2.4 GHz 频段的TTL 协议，例如：USB3.0。
- 10、模块天线布局请参考下图：

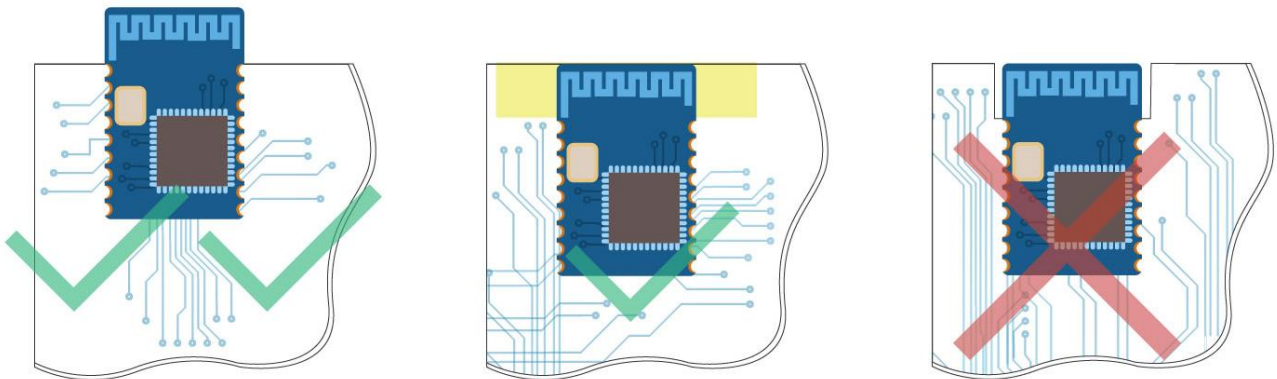


图 4. 布局建议

● 常见问题

➤ 传输距离不理想

- 1、当存在直线通信障碍时，通信距离会相应的衰减；温度、湿度，同频干扰，会导致通信丢包率提高；地面吸收、反射无线电波，靠近地面测试效果较差；
- 2、海水具有极强的吸收无线电波能力，故海边测试效果差；
- 3、天线附近有金属物体，或放置于金属壳内，信号衰减会非常严重；
- 4、功率寄存器设置错误、空中速率设置过高（空中速率越高，距离越近）；
- 5、室温下电源低压低于推荐值，电压越低发功率越小；
- 6、使用天线与模块匹配程度较差或天线本身品质问题。

➤ 易损坏——异常损坏

- 1、请检查供电电源，确保在推荐供电电压之间，如超过最大值会造成模块永久性损坏；请检查电源稳定性，电压不能大幅频繁波动；
- 2、请确保安装使用过程防静电操作，高频器件静电敏感性；
- 3、请确保安装使用过程湿度不宜过高，部分元件为湿度敏感器件；如果没有特殊需求不建议在过高、过低温度下使用。

➤ 误码率太高

- 1、附近有同频信号干扰，远离干扰源或者修改频率、信道避开干扰；
- 2、电源不理想也可能造成乱码，务必保证电源的可靠性；
- 3、延长线、馈线品质差或太长，也会造成误码率偏高。

● 回流焊条件

- 1、加热方法：常规对流或 IR 对流；
- 2、允许回流焊次数：2 次，基于以下回流焊(条件)(见下图)；
- 3、温度曲线：回流焊应按照下列温度曲线(见下图)；
- 4、最高温度：245°C。

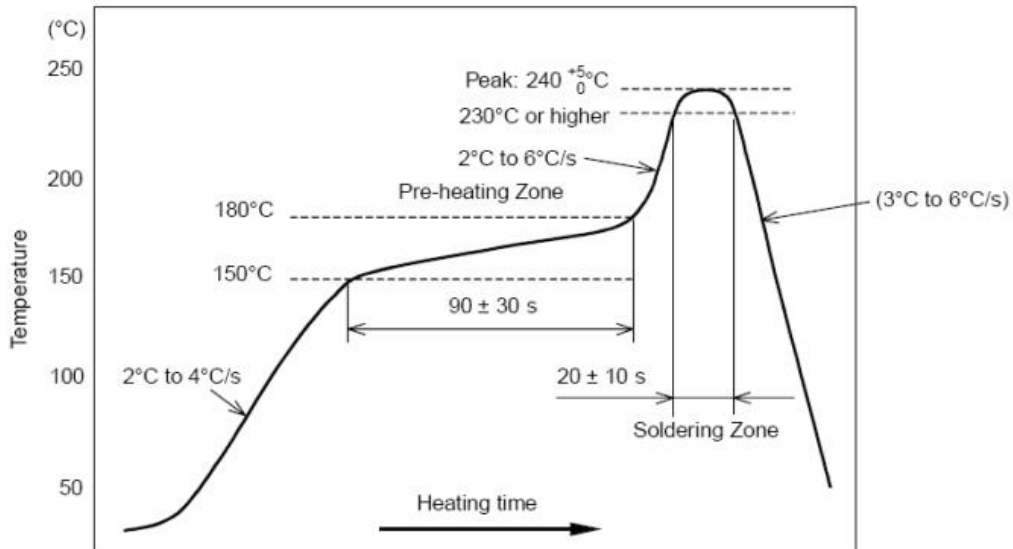


图 5. 部件的焊接耐热性温度曲线(焊接点)

● 静电放电警示

模块会因静电释放而被损坏，RF-star 建议所有模块应在以下 3 个预防措施下处理：

- 1、必须遵循防静电措施，不可以裸手拿模块。
- 2、模块必须放置在能够预防静电的放置区。
- 3、在产品设计时应该考虑高电压输入或者高频输入处的防静电电路。

静电可能导致的结果为细微的性能下降到整个设备的故障。由于非常小的参数变化都可能导致设备不符合其认证要求的值限，从而模块会更容易受到损害。

● 版本更新记录

| 文档日期 | 更新内容 |
|------------|--|
| 2018/10/26 | 第一次发布 |
| 2018/12/06 | 更正一些叙述上的错误 |
| 2020/01/13 | 更换封装尺寸图风格 添加模块背面照片 添加原理框图 添加模块选型表 |
| 2020/04/26 | 更新模块选型表 |
| 2020/05/15 | 更新模块选型表 |
| 2023/04/11 | 更新模块引脚定义表 |

● 联系我们

深圳市信驰达科技有限公司

Shenzhen RF-star Technology Co., Ltd.

Tel(Sales): 0755-8632 9829

Tel(FAE): 0755-3695 3756

E-mail: sales@szrfstar.com

Web: www.szrfstar.com

地址：深圳市南山区高新园科技南一道创维大厦 C 座 601 室

Add: Room 601,Block C,Skyworth Building,Nanshan High-Tech Park,Shenzhen.

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>RF-star\(信驰达\)](#)